PRODUCTION OF ALUMINUM NITRIDE-BASED SINTERED BODY

Publication number: JP2221162 (A)

Publication date: 1990-09-04

Inventor(s): HAMA MASAAKI; TANAKA SHINICHIRO; NISHIDA HIRONORI

SUMITOMO CHEMICAL CO Applicant(s): Classification:

- international: C04B35/581; C04B35/58; C04B35/581; C04B35/58; (IPC1-7); C04B35/58

Application number: JP19890044814 19890222

Priority number(s): JP19890044814 19890222

Abstract of JP 2221162 (A)

PURPOSE:To increase heat conductivity by adding glass powder to AIN powder having a specified oxygen content, carrying out molding and sintering. CONSTITUTION:The oxygen content of AIN powder oxygen content, carrying out motiong and sinteng. CONSTITUTION: The oxygen content of AIN powde is regulated to 2:164%, by calcining at about 1,000 deg. C in the air. Borostilicate glasse powder, e.g. contg., by weight, 40-70%, SIC2, 5-50%, B2O3, 5-15%, AIZO3, 1-10%, MgO and 1-5%, NaZO is added to the AIN powder by 10-70vt.% of the total amt. of the powders, a binder such as polyvinyl butyral is further added and they are mixed, motified and pressed under about 1,500kg/cm8tiz/26tg pressure. Wifing is drawn on the resulting molded body by printing with pasts of powder of a material such as Cu, Ag, Ag-Pd or Au and the molded body is sintered at a temp, below the m.p. of the used material, e.g., at &it=1,050 deg. C in the case of Cu in the air or in an N2 atmosphere to obtain an All's intered body.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

即日本国特許庁(JP) 即特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平2-221162

®Int Cl 5 識別記号 庁内整理番号 C 04 B 35/58 104 A 7412-4G

@公開 平成2年(1990)9月4日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称 窒化アルミニウム質焼成体の製法

②特 頭 平1-44814

②出 願 平1(1989)2月22日

70発 明 者 浜 īΕ 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工学株式会社

@発明者 田中 紳一郎 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社

危路 明 考 邢 田 裕 紀 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社

勿出 願 人 住友化学工学株式会社 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番33号

個代 理 人 弁理士 賭石 光凞 外1名

明福音

1. 発明の名称

窒化アルミニウム質焼成体の製法

2. 特許請求の範囲

酸素含有量が 2~15重量%の変化アルミニウム 粉束にガラス粉束を加え、成形後、焼成すること を特徴とする窒化アルミニウム質焼成体の製造方

- 3. 發明の維細な説明
- (産業上の利用分野)

本発明は、銅、銀、銀ーパラジウム系、金等と 同時焼成可能で、しかも熱伝導率が高い変化アル ミニウムを主体とした焼成体を提供しようとする ものである。

(従来の技術)

エレクトロニクス素子の高集積化がますます進 **座するに従って、素子が発生する単位面積あたり** の熱量が増大しているが、基板の熱伝導率が低い ために、素子の発生する熱で素子の温度が上昇し、 素子の機能に障害が生じることが問題になってき ており、さらなる高集積化を妨げている。

そこで、素子の発生する熱の放散を効率的に行 うことができる熱伝導率の高い基板材料が求めら れており、現在窒化アルミニウムが高熱伝導性物 質として注目されている。

しかし、焼結助剤を用いても1600~2000 セの高 い焼結温度が必要である。

一般に、電子回路は高温で焼結して得られた空 化アルミニウム基板上に、鋼、銀、銀ーパラジウ ム系、金等の粉末のペーストを印刷して配線を描 き、配線材料の融点以下で焼成して配線を焼付け た後に素子を取り付けることによって製造される。 また、より実装密度の高い多層基板を使用した ハイブリッドICを、より効率的に安価に製造す るために、低温で焼成可能なアルミナーガラス装 板が製造されている。

たとえば、アルミナとガラスの粉末を適当なバ インダー等を加えて混合し、ドクタープレードは でグリーンシートを作製し、その上に餌、銀、銀 - パラジゥム系、金等の粉末のペーストを印刷して配線を形成し、それらの配線材料が溶散しない 温度で焼成し、グリーンシートの焼成と配線の焼付けとを同時に行なう方法が採用されている。

これらの配線材料の中では酸点は鋼が最も高く 1084 でであるから、少なくとも1050 で以下で焼成 しなければならない。

低温で接相を生成する物質を使用せず、酸化4 ットリウムや酸化カルシウム等の機械物料を製物 加えて成形した窒化アルミニウムの成形体上に、 会風粉末ペーストで配線を描き、機成して窒化ア ルミニウムの機能と配線の燃付けとを同時に行な うことも可能であるが、機構温度が1600~2000で の範囲で壊成可能な金属は、電気抵抗が比較的高 いタングステンかモリブデンに限られる。

(発明が解決しようとする課題)

Tルミナの焼結体の基板は10~20W/aK程度の熱 伝導率があるが、低温焼成が可能な同時後成用の アルミナーガラス複合機成体の熱伝導率はせいゼ い3W/aK程度であり、妻子の放熱の問題に充分針 応できるような熱伝導性を有しているとは言えな い

また、茎化アルミニウムの成形体で同時機成を 行なう場合は、変化アルミニウムの熱伝導率が 100 W/a K 以上のものが容易に得られるが、繊維に 101600~2000 セの高温が姿勢なため、高温検成形 の高価な炉と多くのエネルギーとを必要とするだけでなく、配線材料としてはタングステンまたは マリブデンしか使用できず、さい配線材料の電 気圧板が高いことが開催になっている。

そこで、配線材料として電気抵抗が小さい類は、 鋼 ー パラジウム系、 企等を用いる場合にはたの酸点以下で焼成する必要があり、 低温でも焼成可能でしかも高い熱伝導率が得られるものとして変化アルミニウム 一 飯 酸点 化合物 複合体について 検討した。

アルミナより高い熱伝導率を有する意化アルミ ニウム粉末に、ガラス粉末を加えることにより低 湿でも焼成可能な悪化アルミニウム組成物を得る ことができるという考えは、すでに特勝昭63-210・

843 号公報に開示されているが、安定して根密でしかも高い熱伝導率が得られるものではなかった。 (課題を解決するための手段)

この問題点を解決するために、室化アルミニウム粉末とその娘成体の熱伝導率との関係について 研究 概定 ない 化 アルミニウム粉末の ない で で さい ない 化 アル は こり ム粉末の 数値に存在する 配 化 層 の 量 が 歳 成 の 熱伝導率 に 関係があることを見出した。

数%の換結助剤を添加して1600 で以上の高温で 数結して高い熱性 解単を得るためには、脈科であ る霊化 アルミニ ウム 粉末 に含まれる酸素含有量は 少ない方がよいとされている。

しかし、ガラス粉末と混合して1050 で以下で焼 成する場合は、ある程度酸素含有量が多い方が高 い熱伝導率が得られることを見出した。

提って、酸素含有量が多い窒化アルミニウム物 来を用いるか、または空気中で1900 程度で接破 するなど、何等かの方法で変化アルミニウム粉末 を骰化し、酸素含有量を増加させて用いると、熱 伝護率の高い焼成体を編ることができる。 すなわち、本発明は酸素含有量が 2~15 重量 % の変化アルミニウム粉末にガラス粉末を加え、成 形後、焼成することを特徴とする変化アルミニウ ム質焼成体の製造方法に関するものである。

本発明によれば、高い熱伝導率を持った窟化アルミニウム質焼成体を得ることができる。 以下、本発明について詳述する。

本発明において、種々の酸素含有量の窒化アル ミニウム粉末を用いて実験を行なったところ、酸 素含有量は少なくとも2重量%以上、好ましくは 2.5 重量%以上、さらに好ましくは3重量%以上

また、酸素含有量が多すぎる場合、粒子表面の 酸化圏が熱の伝導を阻害して窒化 アルミニウム本 来の高い熱伝導率が得られない。

したがって、聚集合有量が15 宜量%を越えると 焼成体の熱伝導率が低下するので、限集合有量は 15 重量%以下、好ましくは12 重量%以下、さらに 好ましくは 8 重量%以下である。

ガラスについてはホウケイ酸ガラスが用いられ

でネス.

δ.

たとえば、Si0,が40~70重量%、8,0,が5~20 重量%、A1,0。が5~15重量%、Mg0 が1~10重 量%、Na,0が1~5 重量%からなる組成のものを 用いることができる。

がラス粉末の添加量が少ない場合、焼成時に生 成する放相の量も少ないので破骸化せず、多い場 もは熱伝導率の向上を阻害するので、がラス粉 の添加量は粉末全体に対して10~10 体積%である。 成形体を得るには、変化アルミニウムとがラス の粉末に適当なパイングー等を加え、ボールミル 等で混合し、スラリーのままドクターブレード でツート状に成形する方法が適用できる。

バイングーとしては、ポリビニルビチラールや ポリメチルメタクリレート等を用いることができ る。

また、覆式ポールミルで生成したスラリーを乾燥さたり、乾式で混合するなどして得た混合粉末をプレス成形により成形することもできる。

本発明は、成形方法について特に限定するもの

ではない。

得られた成形体に削、鎖、鎖ーパラジウム系、 金等の粉末のペーストで印刷し、それを大気中ま たは窒素雰囲気中で配線に使用した材料の触点以 では1050 セ以下、で焼成し で窓化アルミニウム質検底体を揺る。

以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はこれ等に限定されるものではない。

なお、路物性の測定は次の装置および方法で行った。

(酸素含有量)

インパルス加熱ー赤外線吸収法

装置:媚場製作所 EMGA-2800 (粒径分布)

X線透過式批降法

装置:Nicromeritics 社 Sedigraph 5000ET (熱伝導率)

レーザーフラッシュ法 … 装置:真空理エ TC-7000型

実箱例 1

中心粒径 1.5μm 酸素含有量 0.8重量%の窒化 アルミニウム粉末を、空気中 850℃で酸化し、酸素含有量が 2.1重量%の粉末を得た。

得られた成形体を 950 ℃で30 分娩成した。 焼成体の熱伝導率は10 M/mK であった。 実施例 2

中心粒径 1.5 μm 酸素含有量 0.8 重量%の窒化 アルミニウム粉末を、空気中 850 セで酸化し、酸素含有量が 5.7 重量%の粉末を得た。

抜変化アルミニウム粉末に対し、SiO,-8,0。系 ガラス粉末を50体積%になるように加え、実施例 1と同様にして焼成体を器た。

焼成体の熱伝導率は19M/mKであった。

実施例 3

中心粒径 1.3 μπ 酸素含有量 1.8重量%の窒化

アルミニウム粉末を、空気中 850 ℃で酸化し、酸、 素含有量が 9.6重量%の粉末を得た。

核整化アルミニウム物末に対し、Si0,-8,0, 系 ガラス物末を40体積%になるように加え、金型で 300kg/dの圧力で成形し、さらに1500kg/ddの ラパープレスを行なった。

得られた成形体を 950 ℃で30分娩成した。 焼成体の熱伝導率は10W/mKであった。

実施例 4

中心柱径 1.3 μm 酸素含有量 1.8 重量%の変化 アルミニウム粉末を、空気中 850℃で酸化し、酸素含有量が13.3 重量%の粉末を終た。

被塞化アルミニウム粉末に対し、Si0,-8,0,系ガラス粉末を40体積%になるように加え、実施例3と同様にして娘成体を得た。

焼成体の熱伝導率は 9M/mKであった。

実施例 5

中心粒径 3.0 μn 酸素含有量 1.4 重量%の窒化 アルミニウム粉末を、空気中1000℃で酸化し、酸 業含有量が 3.5 重量%の粉末を得た。

披葉化アルミニウム粉末に対し、SiO,-B,O。系 ガラス粉束を50体積%になるように加え、トリク レンーエタノール混合溶媒系で、分散剤としてト リオレインをパインダーとしてポリビニルプチラ ールを添加し、ボールミルで混合しスラリーを得 te .

放スラリーを用い、ドクターブレード法により テープ状にキャストし、乾燥後打抜いて成形体を 得た。

得られた成形体を 950 ℃で30 分娩 成した。 協成体の執行運塞は198/nKであった。

実施例 6

中心粒径 3.0μα 酸素含有量 1.4重量%の窒化 アルミニウム粉末を、空気中1000℃で酸化し、酸 素含有量が 7.9重量%の粉末を得た。

核窒化アルミニウム粉末に対し、SiO:-B:O: 系 ガラス粉末を50体積%になるように加え、実施例 5と同様にして焼成体を得た。

焼成体の熱伝導率は17M/nKであった。

比較例 1

中心粒径 1.5 μα 酸素会有器 8.9 電器%の窓化 アルミニウム粉末に対し、SiO。-B。O。 系ガラス粉 末を50体積%になるように加え、実施例1と同様 にして協成体を祭た。

機能体の執伝導率は 2%/nKであった。

比較例 2

中心粒径 3.0 μπ 酸素含有量 1.4重量%の窒化 アルミニウム粉末に対し、SiOz-BzO。 系ガラス粉 末を50体積%になるように加え、実施例1と間様 にして焼成体を得た。

·焼成体の熱伝導率は 4 H/m K であった。

H: \$12 例 3

中心粒径 1.5 μη 酸素合有量0.9 重量%の変化 アルミニウム粉末を、空気中1000℃で酸化し、酸 素合有量が25、4 重量%の粉末を得た。

該意化アルミニウム粉末に対し、SiO₂-B₂O₂ 系 ガラス粉末を50体復%になるように加え、実施例 1 と同様にして悠成体を得た。

焼成体の熱伝導率は 3M/mKであった。

(発明の効果)

本発明によれば、額、銀、銀ーパラジウムな、 金等と同時焼成が可能な1050 セ以下の低温で株成 することができ、しかも従来のアルミナーガラス 基板よりも熱伝導率が高い窒化アルミニウムを主 体とした焼成体を得ることができる。

